低ダメージスパッタリングカソードを用いた 酸化、窒化ジルコニウム薄膜の作成 古澤将司,石井裕樹,加藤大輝,岩田寛,関谷隆夫,田中正俊 横浜国大院工

Preparation of zirconium nitride and oxide thin films by DC magnetron sputtering using low damage sputtering cathode

> M. Furusawa, H. Ishii, D. Kato, H. Iwata, T. Sekiya, M. Tanaka Graduate School of Engineering, Yokohama National University

Zirconium oxide and nitride films were prepared by DC magnetron sputtering using a low damage sputtering cathode in various flow rates of Ar, O<sub>2</sub> and N<sub>2</sub>. The damage to glass substrates during deposition of ZrO<sub>2</sub> was evaluated by optical absorption with rhodamine 6G. X-ray diffraction and optical absorption were measured on deposited zirconium oxide and nitride films.

### 1.序論

近年めざましい発展を見せている有機 EL や半導体 LED のさらなる高品質化や高度化、 応用展開を考える上で、基板に対して低ダメ ージの薄膜形成技術が要望されている。現在、 薄膜の形成の多くは生産性、基板の大型化の 観点から、スパッタ法が用いられている。し かしながら、スパッタ法は加速されたプラズ マ粒子を用いているため、高エネルギー荷電 粒子の発生、反跳ガスの基板への入射、プラ ズマによる高温の発生による基板への影響が 懸念されている。そこで我々は、従来の平面 対向型ターゲットを有するスパッタ装置に比 べ低ダメージが期待されている円筒形スパッ タリングカソードを作成し、上記の影響によ るダメージ性を光学的に測定、評価する方法 を提案する。

一方で、遷移金属酸化物の一種である ZrO2 は、優れた圧電性、誘電性、イオン伝導性を 持つことから、圧電材料、セラミックコンデ ンサー等の製品に用いられる。高い硬度を 有し、高屈折率であることから、反射防止膜 をはじめ、コーティング材料としても利用さ れている。また、TiN等に代表される遷移金 属窒化物は、不活性、硬質なコーティングが 必要な場合に用いられる。そこで、遷移金属 酸窒化物化物の1つで、物性に関して調査の 進んでいない Zr-O-N系物質に着目した。本 研究では先に述べた ZrO2、ZrN薄膜を、上記 スパッタ装置を用いて作成し、その物性を評 価した。

# 2.実験方法

## 2.1 スパッタリングによるダメージ評価

スライドガラス上に、1.0×10<sup>-3</sup>mol/L のロ ーダミン 6G のエタノール溶液をスプレーし、 これを 50 回繰り返し、初期状態とした。その 後、Ar 流量を 50sccm、O2 を流量 3sccm、圧 力 0.5Pa の下で円筒 Zr ターゲット上部からの 距離①15mm、②30mm、③60mm、および④ 円筒ターゲット内部 (CENTER 部分) で ZrO2 薄膜が 10nm の厚さとなるよう上記スライド ガラス上に成膜を行った。Fig.1 に、成膜位置 の詳細を図示する。成膜前後におけるローダ ミンを塗布した基板の吸収スペクトルを測定 し、スパッタリング前後の比較により基板へ のダメージを評価する。Table1 に、本スパッ タ装置の各位置での成膜速度、および膜厚 10nm にするためにかけた成膜時間について 示した。



**Fig.1** 成膜位置

Table1	スライ	ドガラスへの	ZrO2 成膜条件
Table1	スワイ	トルラスへの	LTU2 成脵禾件

距離[mm]	速度[nm/h]	10nm の成膜時間[sec]
CENTER	440	82
15	600	60
30	520	69
60	290	124

2.2 酸化、窒化ジルコニウム薄膜作成

Ar 流量を 50sccm に統一し、酸素の流量を 2.5~6sccm、窒素の流量を 35~80sccm とし て、電力 600W、成膜時間 3600s の条件でス パッタリングを行い、ターゲット上 4mm 位 置で、ヒーターにより加熱した石英基板上に 薄膜を作成した。なお、酸化物薄膜、窒化物 薄膜作成時の圧力はそれぞれ 0.5Pa、0.7Pa であり、成膜前に同条件でのクリーンスパッ タを 5 分程度行った。スパッタ後の酸化物薄 膜を 8KW 出力の XRD、窒化物薄膜を 600W 出力の XRD で測定した。また、両者の膜の 吸収スペクトルを測定した。

#### 3.実験結果

### 3.1 ダメージ評価

ローダミンの吸収帯は 450~600nm に観測 された。厚さ 10nm の  $ZrO_2$ のスパッタ前後 の吸収スペクトルの差を Fig.2 に示す。差分 吸収強度 Δαの大きさが、スパッタ中のロー ダミン分子の脱離を意味し、ダメージの大き さを評価できる。 円筒内部 (CENTER) と 15mm では同程度で、30mm、60mm と、距 離が離れるにつれてダメージが小さくなった。 基板がダメージを受ける要因として、ターゲ ットに衝突後の反跳ガス Ar の基板への直接 の再衝突の影響、スパッタ時のプラズマ生成 による高温度下の影響等があげられるが、タ ーゲットに近いほどその影響が大きくなるこ とがわかる。また、Table1 に示した成膜速度 では、CENTER より外側部分で成膜速度が大 きいことがわかった。このため、円筒内部よ りも外側で成膜することが望ましいと分かっ た。





Fig.3、4にヒーター温度 500℃、O2 流量を
 3sccm として成膜した酸化ジルコニウム薄膜の吸収スペクトルの酸素流量依存性、ヒータ

ー温度依存性を示す。Fig.3、4 の吸収スペク トルの可視域には、高い透過率に加え、干渉 縞が見られたため ZrO2 の屈折率を考慮して 膜厚を求め、Table2、3 に示した。酸素流量 では 3sccm が最も成膜速度が大きいことがわ かる。酸素が必要以上に多くなると放電電圧 が高くなり、結果として成膜速度に不利にな ることがわかる。ヒーター温度には低温ほど 有利な傾向がみられるが、顕著な差ではない。



Fig.3 500℃で作成した酸化物薄膜の吸収スペクトル (20%ずつオフセットして示した)



Fig.4 3sccm で作成した酸化物薄膜の吸収スペクトル (20%ずつオフセットして示した)

Table 2	500℃で作成し	した酸化物薄膜の	膜厚
---------	----------	----------	----

酸素流量[sccm]	膜厚[nm]
2.5	489
3	507
3.5	426
4	295
5	346
6	354

Table3	3sccm	で作成した酸化物薄膜の膜厚
--------	-------	---------------

ヒーター温度[℃]	膜厚[nm]
500	507
600	423
700	369
800	438
900	405

**Fig.5、6**に、**Fig.3、4**で示した酸化物薄膜の XRD を示す。XRD より、すべての薄膜にお いて、主に単斜晶 **ZrO**<sub>2</sub>、一部正方晶 **ZrO**<sub>2</sub>の ピークが現れた。単斜晶 **ZrO**<sub>2</sub>については粉末 の XRD パターン強度と比べて、(002)面の強 度が著しく増加し、この面での選択的成長が 明らかとなった。

#### 3.3 窒化ジルコニウム薄膜

Fig.7 にヒーター温度 700℃で作成した窒 化ジルコニウム薄膜の吸収スペクトルを示す。 Fig.8に窒素流量を60sccmで作成した薄膜の XRD を示す。XRD では、*θ*=35°、75°付近で ピークが見られたが、これらのピークは Zr2N[1]、 ZrN[2]、Zr3N4[3]等の知られた窒 化ジルコニウムのパターンと一致せず、 Zr<sub>7</sub>O<sub>11</sub>N<sub>2</sub>[4]の(2 1 4)面、(4 2 8)面、または  $Zr_7O_8N_4[5]$ の(122)面、(244)面に一致した。 このように、酸窒化ジルコニウムが生成した ことは、クリーンスパッタの時間が当実験で 行った5分間では足りず、ターゲット表面上 に ZrO2 が残留したことで成膜時に酸窒化物 薄膜が生成されたと考えられる。Fig.7の吸収 スペクトルでは、窒素流量の増加に伴い 360nm から 300nm へ吸収端のシフトが観測 された。Fig.7 に示したこれらの膜は、窒素流

量の増加により膜厚が減少する傾向が見られ、 膜厚が小さいことは膜中の酸素の割合が少な いことを意味している。酸素の割合の増加が 吸収端のシフトに対応していると考えられる。



Fig.7 700℃で作成した窒化物薄膜の吸収スペクトル (30%ずつオフセットして示した)



Fig.8 60sccm で作成した窒化物薄膜の XRD

## 4. まとめ

ダメージ評価についてはターゲットからの 距離が近いほどローダミン塗布試料の吸光度 変化が大きくなり、ダメージが距離に依存す ることが示された。酸化物薄膜に関しては、 XRD より主として単斜晶 ZrO₂が形成された ことがわかる。500℃、3sccm の条件で約 500nm 膜厚の高透過率の膜が作られたとわ かった。窒化物薄膜に関しては、成膜前にク リーンスパッタを十分に施す必要があるとわ かった。

## 5. 謝辞

本研究の実施にあたり、真空チャンバー、 カソード付属品の提供をいただきました京浜 ラムテック株式会社、電源装置を提供いただ きました TRUMPF Hüttinger Japan に感謝 いたします。本研究の一部は科学研究費補助 金の支援を受けて実施されています。

#### 6. 参考文献

[1]The powder diffraction files(PDF) 46-1204
[2]PDF31-1493
[3]PDF51-0646
[4]PDF48-1637
[5]PDF50-1172